PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-161251

(43)Date of publication of application: 04.06.2002

(51)Int.Cl.

/

CO9J 7/02

(21)Application number: 2000-361407

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

28.11.2000

(72)Inventor: UEHARA TOSHISHIGE

OBATA KAZUHITO NAGAO KENICHI TANABE MARI

(54) ADHESIVE FILM, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND METHOD FOR ADHERING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adhesive film capable of minimizing entrapment of air bubbles, when the film is subjected to pressing after roll-laminated, to pro vide a method for producing the same and to provide a method for adhering the adhesive film to an adherend. SOLUTION: This adhesive film is formed by applying an adhesive to a film base material, wherein at least one of both the surfaces of the film base material is matte-finished. The film base material preferably has a surface tension of ≤35 dyne/cm.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-161251 (P2002-161251A)

(43)公開日 平成14年6月4日(2002.6.4)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FI

テーマコート*(参考)

C 0 9 J 7/02

C 0 9 J 7/02

Z 4J004

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

(21)出顧番号	特顧2000-361407(P2000-361407)	(71)出顧人	000004455 日立化成工業株式会社
(22) 出顧日	平成12年11月28日(2000.11.28)		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者	上原 寿茂
			茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成
			工業株式会社総合研究所内
		(72)発明者	小畑 和仁
			茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化
			成工業株式会社五所宮事業所内
		(72)発明者	長尾 賢一
			茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化
			成工業株式会社五所宮事業所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 接着フィルム、その製造方法及び接着方法

(57)【要約】

【課題】 ロールラミネート後のプレス工程の際に、気 泡巻き込みを極小にすることが可能な接着フィルムとそ の製造方法、および該接着フィルムの接着方法。

【解決手段】 少なくとも片面がマット処理されたフィルム基材上に接着剤が塗布されていて、好ましくはフィルム基材の表面張力が35dyn/cm以下であることを特徴とする接着フィルム。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも片面がマット処理されたフィ ルム基材上に接着剤が塗布されていることを特徴とする 接着フィルム。

【請求項2】 少なくとも片面がマット処理されたフィ ルム基材の表面張力が、35 dyn/cm以下であることを特 徴とする請求項1に記載の接着フィルム。

【請求項3】 接着剤の主成分が熱硬化性樹脂であるこ とを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれかに記 載の接着フィルム。

【請求項4】 熱硬化性樹脂の主成分がエポキシ樹脂ま たはアクリルゴムを含むことを特徴とする請求項1~3 のいずれかに記載の接着フィルム。

【請求項5】 少なくとも片面がマット処理されてお り、かつその表面張力が35dyn/cm以下であるフィルム 基材上に、熱硬化性樹脂を主成分とする接着剤組成物を 塗布することを特徴とする接着フィルムの製造方法。

【請求項6】 少なくとも片面がマット処理されてお り、かつその表面張力が35dyn/cm以下であるフィルム 基材上に、熱硬化性樹脂を主成分とする接着剤組成物を 20 塗布して得られる接着フィルムを使用して2つの被着体 を貼り合せる際に、接着フィルムの基材フィルムと反対 側の接着剤の表面に、一方の被着体をラミネータを使用 して貼り付け、しかる後、接着フィルムのフィルム基材 を接着剤界面から剥離除去して露出した接着剤面に、他 方の被着体をプレス機またはオートクレーブを使用して 貼り付けることを特徴とする接着方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体部品・材料 30 や電子部品・材料を接着する際に使用する接着フィルム とその接着フィルムの製造方法、および接着フィルムに よる接着方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】配線基板に電子部品や放熱板あるいはス ティフナーを接着させる方法として、接着フィルムを使 う方法がある。その際、まずロールラミネーターを使用 して一方の被着体側に接着フィルムを貼りつけ、しかる 後に、他方の被着体にプレス機やオートクレーブを使用 して接着フィルムを接着させる方法がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】この際、プレス機を使 って接着させる工程は、ロールラミネータに比べると、 基板表面上の凹凸に対応しにくいため気泡が混入しやす く、また一旦混入した気泡は脱泡しにくいという問題が あった。その結果、接着剤の硬化あるいははんだリフロ 一工程などにおいて加熱されると、その密着不良部分の 気泡が肥大して不良原因になるという問題があった。

【0004】これに対して、接着剤表面にエンボスを形 成させる方法(特開平6-216524号公報、特開平

10-92971号公報、)では、エンボス形成のため に新たな塗工ロールが必要であった。またその際エンボ スは基材面とは反対側に形成されるため、上述した工程 のうち、気泡が発生しやすいプレス時にエンボス面を貼 り合せることが困難であった。

【0005】本発明は、上記課題に鑑み、ロールラミネ ート後のプレス工程の際に、気泡巻き込みを極小にする ことが可能な接着フィルムとその製造方法、および該接 着フィルムの接着方法に関する。

10 [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は次のものに関す

- (1) 少なくとも片面がマット処理された表面を有する フィルム基材上に接着剤が塗布されていることを特徴と する接着フィルム。
- (2) 少なくとも片面がマット処理された表面を有する フィルム基材の表面張力が、35dyn/cm以下である接着 フィルム。
- (3)接着剤の主成分が熱硬化性樹脂である接着フィル
- (4) 熱硬化性樹脂の主成分がエポキシ樹脂またはアク リルゴムを含む接着フィルム。
- (5) 少なくとも片面がマット処理された表面を有し、 かつ表面張力が3 5 dyn/cm以下であるフィルム基材上 に、主成分が熱硬化性樹脂で構成された接着剤組成物を 塗布する接着フィルムの製造方法。
- (6) 少なくとも片面がマット処理された表面を有し、 かつ表面張力が35dyn/cm以下であるフィルム基材上 に、主成分が熱硬化性樹脂で構成された接着剤組成物を 塗布して得られた接着フィルムの片面に、一方の被着体 に貼り付けた後、接着フィルムのフィルム基材を接着剤 界面から剥離除去して露出した接着剤面に、他方の被着 体を貼りつける接着方法。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明で使用するフィルム基材と は、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチ レンナフタレートなどのポリエステル類、ポリエチレ ン、ポリプロピレン、ポリスチレン、EVAなどのポリ オレフィン類、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンな 40 どのビニル系樹脂、ポリサルホン、ポリエーテルサルホ ン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、アク リル樹脂、ポリアセチルセルロースなどのプラスチック をベース素材とすることができる。これらのフィルムの うち透明性、耐熱性、取り扱いやすさ、価格の点からポ リエチレンテレフタレートフィルムまたはポリカーボネ ートフィルムが好ましい。

【0008】フィルム基材は、全可視光透過率が70% 以上で厚さが1mm以下のものが好ましい。フィルム基 材は単層で使うこともできるが、2層以上を組み合わせ て多層体にすることもできる。

【0009】その際、フィルム基材の厚さは、 $5\sim50$ 0μ mが好ましい。 5μ m未満になると取り扱い性が悪くなる傾向があり、 500μ mを超えると可視光の透過率が低下してくる傾向がある。フィルム基材の厚さは、 $10\sim200\mu$ mとすることがより好ましい。

【0010】これらのフィルム基材はマット処理されている。マット処理の程度を定量的に表す指標としては、フィルムの濁度または表面粗さで表現するのが適切である。すなわち本発明に要求されるマット処理の程度はフィルムの濁度で10%以上であるか、あるいは、フィル 10ムの表面粗さが R a 値で1.0 μ m、R z 値で2.5 μ m以上の少なくとも一方を満足させる必要がある。

【0011】一方、フィルム基材のマット処理面は、接着剤を塗布した後剥離除去されるため、その表面張力が35 dyn/cm以下であることが必要である。この値が35 dyn/cmより大きいと、接着剤塗布後の剥離除去が困難になる。マット処理されていない、フィルム基材の背面の表面張力の値に特に制約はないが、離型処理などが施されていると、フィルム基材のプロッキングなどの発生が抑制されるため好適である。

【0012】本発明の接着層に用いる接着剤としては、熱硬化性樹脂が好ましいが、それらの中でもエポキシ樹脂とアクリルゴムからなる熱硬化系がさらに好ましい。エポキシ樹脂の例では、ビスフェノールA型エポキシ樹脂やビスフェノールF型エポキシ樹脂、テトラヒドロキシフェニルメタン型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、レゾルシン型エポキシ樹脂、ポリアルコール・ポリグリコール型エポキシ樹脂、ポリオレフィン型エポキシ樹脂、脂環式やハロゲン化ビスフェノールなどのエポキシ樹脂を使うことが出来る。

【0013】アクリルゴムの例としては、ポリエチルア クリレート、ポリブチルアクリレート、ポリー2―エチ ルヘキシルアクリレート、ポリーtーブチルアクリレー ト、ポリー3一エトキシプロピルアクリレート、ポリオ キシカルボニルテトラメタクリレート、ポリメチルアク リレート、ポリイソプロピルアクリレート、ポリドデシ ルメタクリレート、ポリテトラデシルメタクリレート、 ポリーnープロピルメタクリレート、ポリー3、3、5 ートリメチルシクロヘキシルメタクリレート、ポリエチ ルメタクリレート、ポリー2-ニトロー2-メチルプロ ピルメタクリレート、ポリテトラカルバニルメタクリレ ート、ポリー1、1 ―ジエチルプロピルメタクリレー ト、ポリメチルメタクリレートなどのポリ (メタ) アク リル酸エステルが使用可能である。これらのアクリルポ リマーは必要に応じて、2種以上共重合してもよいし、 2種類以上をブレンドして使うことも出来る。

【0014】アクリルゴムとエポキシ樹脂をブレンドして使う場合、その配合量はアクリルゴム100重量部に対して、エポキシ樹脂5~100重量部、さらに10~50重量部が好ましい。5重量部より少ないと密着性が 50

不良で、100重量部より多いと吸湿時の接着力が低下する傾向にある。

【0015】さらに、アクリル樹脂とアクリル以外との 共重合樹脂としてはエポキシアクリレート、ウレタンア クリレート、ポリエーテルアクリレート、ポリエステル アクリレートなども使うことが出来る。エポキシアクリ レートとしては、1,6一へキサンジオールジグリシジ ルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエー テル、アリルアルコールジグリシジルエーテル、レゾル シノールジグリシジグエーテル、アジピン酸ジグリシジ ルエステル、フタル酸ジグリシジルエステル、ポリエチ レングリコールジグリシジルエーテル、ゲリセリントリグリ シジルエーテル、ペンタエリスリトールテトラグリシジ ルエーテル、ソルビトールテトラグリシジルエーテル等 の(メタ)アクリル酸付加物が上げられる。

【0016】これらの樹脂のほかに、熱可塑性樹脂として、天然ゴム、ポリイソプレン、ポリー1、2一ブタジエン、ポリイソブテン、ポリブテン、ポリー2ーへプチルー1、3一ブタジエン、ポリー2ーtーブチルー1、3ーブタジエン、ポリー1, 3ーブタジエンなどの

(ジ) エン類、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、ポリビニルエチルエーテル、ポリビニルへキシルエーテル、ポリビニルブチルエーテルなどのエーテル類、ポリビニルアセテート、ポリビニルプロピオネートなどのポリエステル類、ポリウレタン、エチルセルロース、ポリ塩化ビニル、ポリアクリロニトリル、ポリメタクリロニトリル、ポリスルホン、ポリスルフィド、フェノキシ樹脂などを混合してもよい。

30 【0017】また、ポリイミド樹脂やポリアミド樹脂を使用することも出来る。ポリアミド樹脂とアミド以外との共重合樹脂として、ポリアミドイミド、ポリアミドエポキシを使用することも出来る。

【0018】アクリルゴム以外のこれら熱可塑性樹脂を使う場合、その配合量もやはりアクリルゴムの場合と同様に、熱可塑性樹脂100重量部に対して、エポキシ樹脂を5~100重量部、さらに10~50重量部が好ましい。エポキシ樹脂の配合量が5重量部より少ないと密着性が不十分で、100重量部を超えると吸湿時の接着力が低下する。

【0019】一方、熱硬化の反応性基としては、カルボキシル基、水酸基、エポキシ基、アミノ基、不飽和炭化水素基などの官能基を有する樹脂とエポキシ基、水酸基、アミノ基、アミド基、カルボキシル基、メルカプト基などの官能基を有する硬化剤あるいは金属塩化物、イソシアネート化合物、酸無水物、金属酸化物、過酸化物等の硬化剤との組み合わせで用いられる。なお、硬化反応速度を増加する目的で、触媒などの添加物を使用することも出来る。

【0020】接着層は、180℃以下で接着するもの

が、作業性が良好なことから好ましく、170℃以下で接着するものが、さらに好ましい。また、作業性や被着体の耐圧性の点から、30kgf/cm²以下で接着するものが好ましい。接着層は、取り扱い性や、気泡の混入が低減できることから、接着シートの形態をしているものの方が好ましい。接着層の厚みは、5μm以上であることが好ましく、配線基板や放熱板、スティフナーの表面粗さの点から、20μm以上がさらに適している。【0021】

【実施例】次に、実施例において本発明を具体的に述べ 10 るが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0022】(実施例1)下記接着フィルム作製例1により作製した接着フィルム1を、ロールラミネータを使用して、100 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ の条件で厚さ3 mm *

*のアルミ板に貼り合せた。その後接着剤上の基材フィルムを剥離除去し、露出した接着剤表面に配線基板(平均の表面粗さ $20 \mu m$)を重ね合わせ、150 Cのオートクレーブ中で、窒素ガスを使用して圧力が $3 k g f / c m^2$ になるように充填し、加熱圧着して、配線基板とアルミ放熱板、および接着層よりなる構成体1を得た。

【0023】 〈接着フィルム作製例 1 〉下記接着剤組成物 1 をマット処理フィルム (帝人 (株) 製、商品名 1 一1 に 厚さ 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 の 1 に 1 に 1 の 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1

[0024]

<接着剤組成物1>

エピコートYL-983U(油化シェルエポキシ(株)製商品名、ビスフェノールF型エポキシ樹脂) 40重量部

HTR-708-6T (帝国化学産業(株)製商品名、高分子量アクリル樹脂)

60重量部

エピコート 1001 (油化シェルエポキシ(株)製商品名、ビスフェノールA型エポキシ樹脂) 10重量部

スミジュールN(住友バイエルウレタン(株)商品名、脂肪族3官能イソシアネート) 5重量部

2 - エチル - 4 - メチルイミダゾール

アルミナ (平均粒径: 5 μm)

メチルエチルケトン(以下、MEKという)

5 重量部 0.5 重量部

80重量部

15重量部

【0025】(実施例2)下記接着フィルム作製例2に より作製した接着フィルム2を、ロールラミネータを使 用して、90℃・5 K g f / c m^2 の条件で厚さ5 mmの ステンレス板に貼り合せた。その後接着剤上の基材フィ 30 ルムを剥離除去し、露出した接着剤表面に配線基板(平 均の表面粗さ35 μ m)を重ね合わせ、170℃のオー トクレーブ中で、窒素ガスを使用して圧力が10 k g f / c m^2 になるように充填し、加熱圧着して、配線基板 とステンレス放熱板、および接着層よりなる構成体2を※

※ 得た。

【0026】〈接着フィルム作製例2〉下記接着剤組成物2をマット処理フィルム(帝人(株)製、商品名Mー71;厚さ38 μ m、フィルム濁度40、マット処理面表面張力26dyn/cm)上に、乾燥塗布厚が100 μ mになるように塗布した。このようにして得られた接着フィルムを接着フィルム2とした。

[0027]

<接着剤組成物2>

TBA-HME (日立化成工業 (株) 製商品名、高分子量エポキシ樹脂)

100重量部

YD-8125 (東都化成 (株) 商品名、ビスフェノールA型エポキシ樹脂)

25重量部

I P D I (日立化成工業 (株) 製商品名、マスクイソシアネート)10重量部2 - エチル - 4 - メチルイミダゾール0.5重量部

90重量部

30重量部

アルミナ (粒径: 5 μm)

MEK

【0028】(実施例3)下記接着フィルム作製例3により作製した接着フィルム3を、ロールラミネータを使用して、100℃・3 K g f/c m²の条件で厚さ7.5 mmのニッケル板に貼り合せた。その後接着剤上の基材フィルムを剥離除去し、露出した接着剤表面に配線基板(平均の表面粗さ25 μ m)を重ね合わせ、160℃の50

オートクレーブ中で、窒素ガスを使用して圧力が 1 5 kg f / c m² になるように充填し、加熱圧着して、配線 基板とニッケル放熱板、および接着層よりなる構成体 3 を得た。

【0029】 <接着フィルム作製例3>下記接着剤組成物3をマット処理フィルム(帝人(株)製、商品名Uー

7

Ŏ

71 ; 厚さ 50μ m、フィルム濁度15、マット処理面表面張力28 d y n/c m)上に、乾燥塗布厚が 75μ mになるように塗布した。このようにして得られた接着*

*フィルムを接着フィルム3とした。 【0030】

<接着剤組成物3>

エピコート828 (油化シェルエポキシ(株)製商品名、ビスフェノールA型エポキシ樹脂) 80重量部

HTR-708-6T (帝国化学産業 (株) 製商品名、高分子量アクリル樹脂)

5重量部

ESCN190-3 (住友化学 (株) 製商品名、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂) 20重量部

スミジュールN(住友バイエルウレタン(株)商品名、脂肪族3官能イソシアネート) 5重量部

2 - エチル - 4 - メチルイミダゾール アルミナ (粒径: 5 μm)

0.5重量部

80重量部

【0031】(実施例4)オートクレーブの圧力が20kgf/cm²であること以外は、全て実施例1と同様にして構成体4を得た。

【0032】(実施例5)接着剤厚が 50μ mであること以外は、全て実施例1と同様にして構成体5を得た。【0033】(比較例1)マット処理PETの代わりに、通常の表面処理PET(東洋紡(株)製、商品名A-4100、厚さ 50μ m、フィルム濁度3.0、表面張力30d y n/c m)を使用した以外は、全て実施例1と同様にして構成体6を得た。

【0034】(比較例2)マット処理PETの表面張力が40dyn/cmのものを使用した以外は全て実施例2と同様にして構成体7を得た。

【0035】(比較例3)実施例3における構成体3の製造において、以下の手順以外はすべて実施例3と同様にして構成体8を得た。すなわち、接着フィルム作製後、ロールラミネータを使用して、接着フィルムのマット処理PETフィルム側をニッケル板に貼り合せ、ついでその反対面側に配線其板を貼り合せて構成体8を作製※

※した。

【0036】なお、配線基板の表面粗さは、表面粗さ測定装置(ミットヨ(株)製、SV-400)を使用して、配線基板表面の縦方向・横方向を5mm間隔(測定幅:50mm)で測定し、最大値をその基板の表面粗さの値とした。前記実施例1~5及び比較例1~3で得られた構成体の特性を次の方法で測定した。接着力は、接着力測定用サンプルとして、放熱板の代わりに銅箔を使用して構成体を作製し、引張り試験機(東洋ボールドウィン(株)製、テンシロンUTM-4-100)を用いて、幅10mm、90°方向、50mm/分で測定した。気泡の有無は、超音波探査映像装置(日立建機

(株)製、AT5500)を用いて、構成体を放熱板側から観察した。はんだリフローは、はんだバス(温度260℃)に構成体を投入し、1分経過後、浮き・剥がれがなかったものをOK、浮き・剥がれが発生したものをNGとした。前記実施例1~5及び比較例1~3で得られた構成体の構成及び特性を表1に示す。

【表1】

分類	項目	実機例 1	実施例2	実起例 3	実施研 4	支援例 5	上較例 1	比较多2	比较男3
	基材フィルム	U - 7 1	M-71	U-71	U-71	U-71	A-4100	M-71	U-71
	按着前層	. 1	2	3	1	1	}	2	3
	接着層厚(ДB)	80	100	75	80	50	80	100	75
	放整板(厚:mm)	アルミ (3)	ステンレス (5)	ニッケル(7.5)	アルミ (3)	アルミ (3)	アルミ (3)	ステンレス (5)	ニッケル (7.5)
	以供後(厚:mm) ロールラミネート条件	100 C - 2Kg1/cm2	90°C-5Kgf/en2	100°C - 3Kg1/cm2	100 C 2Kg//cm2	100°C-2Kgf/cm2	100 C - 2Kg f/cm2		100°C - 3Kgf/c=2
	配摩基板の製鋼租さ (μm)	20	35	25	20	20	20	35	25
	オートクレープ条件	150°C-3Xg1/cn2	170°C - 10Kgf/cm2	T60°C · 15Xgf/cm2	150 C - 20Kgf/cm2	150°C-20Kgf/cm2	150°C - 3Kg / / cm2	_	160°C - 15Kg1/cm
特性	技者力 (kgf/cm)	2.0	2. 5	2. 4	2.0	2.0	0. 6	基材フィルムか ら製蔵不能のた	0.3
	気泡の有疑	撰	腫	無	生	揺	X	め構成体作成で	*
	はんだリプロー	OK	OK	OK	ÖK	OK	NG	pe d	NG

[0037]

【発明の効果】本発明の接着フィルムおよび接着方法により、配線基板と放熱板との間に混入する気泡を低減で★

★きるため、密着不良を解消することが出来るため、従来 より信頼性の良好な配線基板と放熱板を作製することが 出来る。

フロントページの続き

(72)発明者 田部 真理

茨城県下館市大字五所宮1150番地 日立化 成工業株式会社五所宮事業所内 F ターム(参考) 4J004 AA02 AA10 AA13 AB05 CA02 CA03 CA04 CA06 CC02 CD07 FA05 FA08